

甬矽电子（宁波）股份有限公司
Forehope Electronic (Ningbo)Co., Ltd



◆ 公司概况 Company profile

随着《**中国制造2025**》的实施，宁波作为试点示范城市之一，在政府和政策给予大量支持之下，甬矽电子(宁波)股份有限公司由此应运而生。

甬矽电子成立于**2017年11月**,落户中意宁波生态园，主要从事**高端IC**的封装和测试。

公司占地总面积约为**126亩**,作为宁波重点智能制造项目，计划五年内总投资约**22亿元**人民币,目标为达成年产**25亿块**通信用高密度集成电路及模块封装项目。



◆ 企业文化 company culture

承诺诚信、公平公开、专注合作

为客户提供一流的品质及专业的服务；
坚持为客户实现价值最大化服务及质量为本的经营理念；

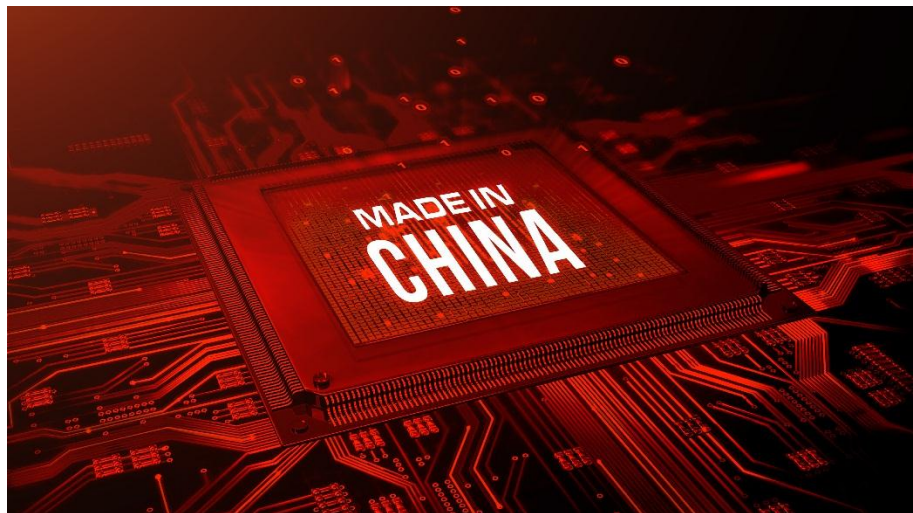
坚持长期拼搏奋斗及自我审视不断进步的优良传统，为员工打造**薪资达到行业领先水平**的高端集成电路封测企业；

目标成为集成电路封测业界的后起之秀！



◆ 技术与团队优势 Technology and team advantage
国千博士带头组建研发中心，掌握并开发国际一流的IC设计与验证技术，根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，公司竞争力不断强劲。

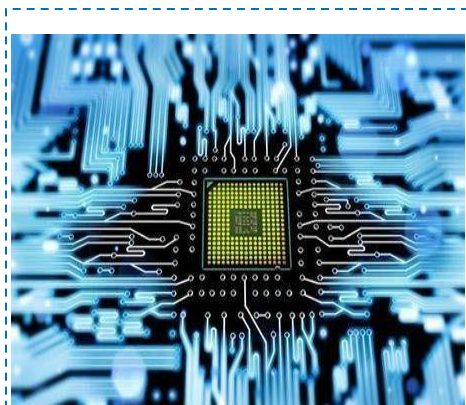
公司技术和产品方向以先进封装技术为主，创业团队在半导体封装测试行业有近二十年以上的技术积累和工作经验，具备完善的IT系统及生产自动化能力并为国内、国际一流客户提供优质封测Turnkey服务能力。



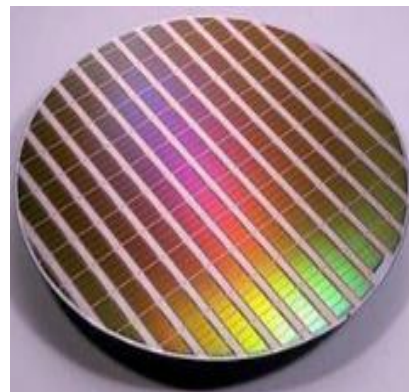
当今世界，半导体行业关乎国家信息安全，也意味着国家的国土安全、综合国力的体现。而集成电路产业是整个半导体产业链最为重要的一环。中国有着全球最大的半导体市场，但集成电路设计企业的主流产品仍然集中在中低端。无芯之痛成为中国之痛！科技创新实业壮国，必须打造我们自己的中国芯！

甬矽三大优势：
加入中国制造**2025**项目！
依托强大政府政策支持！
浙江省集成电路产业龙头老大！

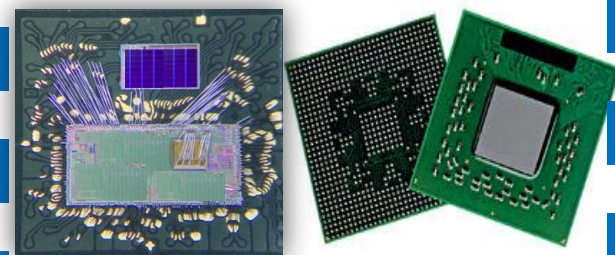
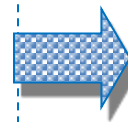
A large, vibrant red starburst graphic is positioned on the right side of the slide. Inside the starburst, the Chinese characters '中国芯' (China Core) are written in a bold, yellow, sans-serif font. The starburst has multiple sharp points, giving it a dynamic and energetic appearance.



IC设计 IC Design



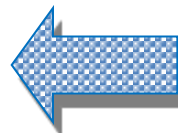
晶圆 Wafer



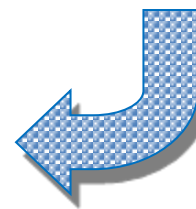
封装 & 测试 Assembly & Test



产品应用 Product Application



表面贴装 (Surface Mount Technology)



半导体产品涉及了当代人类生活的95% ;
而我们是所有半导体产业的源头。



主要产品应用方向

国内外智能手机、平板电脑、可穿戴电子、物联网、智能家居，数字电视、汽车电子、网络通讯、云计算、大数据处理及储存等集成电路应用为主要目标市场，
客户群涵盖国内，台湾地区，欧美等各区域。





生产全自动化



95%进口设备



恒温



恒压



恒湿



无辐射



千级洁净度





Thanks for your Attention